

2017中新国际科技交流与合作大会拉开帷幕

6月6日，“2017中新国际科技交流与合作大会”在位于苏州工业园区的新加坡国立大学苏州研究院拉开帷幕。大会吸引了国内外百余家高科技创新企业、创业管理机构、国际学术机构等参加。

大会由新加坡国立大学苏州研究院、新加坡-中国（苏州）创新中心联合主办，不仅有北京大学、新加坡南洋理工大学、浙江大学、香港理工大学等十余所著名高校参与，还吸引了美国强生、美国BD、德国博世、三星、华硕、海尔等200多家企业和著名投资机构前来。大会致力于成为全球顶尖科技与中国企业对接交流的国际化平台，服务中新两国科技、产业双向交流，促进新加坡乃至国际的优秀科技成果来苏州落地发展。在前两届大会成功举办的基础上，本届大会的国际化程度更高，参展的100多个科技项目来自美国、英国、新加坡、德国、以色列、日本等十多个国家和地区，这些项目均围绕高端制造、人工智能、大健康、新能源、环保及水务科技等园区核心产业展开创新。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_109651.html